证券代码：688486 证券简称：龙迅股份

**龙迅半导体（合肥）股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

（2025年3月26日 龙迅股份2024年度业绩说明会）

编号：LT2025-003

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 ■业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他（电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与龙迅股份2024年度业绩说明会的全体投资者 |
| 时间 | 2025年3月26日 9:00-10:00 |
| 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）网络互动 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：FENG CHEN先生  董事会秘书：赵彧女士  财务负责人：韦永祥先生  独立董事：陈来先生  独立董事：解光军先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **交流的主要问题及回复**  **一、预征集问答**  **1、（1）根据公司之前公布的股权激励行权条件，2024年营收增长上限目标为50%，实际增长44%，请问其中的差异哪些细分领域还有改善空间？2025年最高增长目标目前可实现度如何？（2）车载serders芯片量产进度如何，从流片阶段到量产阶段突破预估还需要多久？目前公司在车载serders芯片与哪些下游汽车客户有合作，该产品是定制还是通用型产品。（3）公司目前的主要竞争对手是TI，作为国产替代TI的细分领域的产品，该细分领域目前国内的市场蛋糕规模最新数据为多少。其次，作为竞争对手TI为IDM模式，公司以后的发展方向有没有考虑从FABLESS向IDM方向发展？（4）2025年是AI眼镜大年，请问龙迅的产品已经进入哪些主流的AI眼镜的BOM里。公司对这个方向的展望如何。**  答：尊敬的投资者，您好！  2024年度，公司全年实现营业总收入46,600.27万元，较上年同期增长44.21%；归属于母公司所有者的净利润14,441.14万元，较上年同期增长40.62%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11,142.54万元，较上年同期增长66.80%。毛利率为55.48%,较上年同期提升1.48个百分点，公司整体业绩实现了较快增长。2025年，公司将围绕自身技术优势和市场能力积极进行产品布局和业务拓展，加快新产品研发进度，进一步提升产品性能和质量，提高客户满意度。2025年经营业绩请关注公司后续披露的相关公告。  针对汽车市场对于视频长距离传输和超高清视频显示需求开发的车载SerDes芯片组进入全面市场推广，在电动两轮车仪表盘、工业焊接3D摄像机等领域已逐步量产；车内行车监控、农业无人智驾小车等领域正处于原型机验证测试阶段，具体客户中的产品应用情况，请关注公司后续披露的相关公告。该产品是通用型产品。  关于公司境内外竞争对手及对标公司的业务数据及细分行业的市场规模数据建议参考专业研究报告数据；公司目前采用国际集成电路设计行业广泛采用的Fabless模式运营，后续经营模式如调整及变更，会通过定期报告或非定期公告进行披露。  AR/VR是公司重要的业务方向，随着AI在边缘端逐步落地，我们更加看好该领域前景。公司桥接类芯片在AR/VR分离式头盔领域的产业化推广顺利，已拓展了终端客户包括Nreal、Rokid、TCL雷鸟等国内领先的AR/VR硬件厂商。公司持续加大该领域的研发投入、升级相关产品，进一步提升性能及降低功耗，以适配更多的分离式及一体式AR/VR的产品。  感谢您的关注！  **二、互动交流**  **1、公司认为目前高速混合信号芯片领域，在技术层面、客户需求层面等，2025年有何新的发展趋势？**  答：尊敬的投资者，您好！  高速混合信号芯片在消费电子、通信系统、汽车制造以及工业控制等领域需求旺盛。技术层面，持续朝着高带宽、高精度、低信噪比、低功耗、低延迟、可扩展方向发展；客户需求层面，客户追求高性价比的同时，希望产品更具兼容性、可以兼容不同协议，使用更加便利。  感谢您的关注！  **2、公司2025年一季度目前经营情况如何？同比去年同期是否有增长的可能性？**  答：尊敬的投资者，您好！  2025年一季度经营良好，在手订单充足，研发与市场推广有序进行。具体业绩数据请关注2025年4月份即将披露的一季度财务报告。  感谢您的关注！  **3、公司2024年业务分各个领域，例如汽车电子、ARVR等营收分别是多少？**  答：尊敬的投资者，您好！  公司高速混合信号芯片产品广泛应用于显示器/商显及配件、汽车电子、工业及通讯、微显示等领域的多元化终端场景。从芯片功能的角度，主要可分为高清视频桥接及处理芯片和高速信号传输芯片。公司的收入结构是按照芯片功能分类统计，2024年度，高清视频桥接及处理芯片占销售收入的比重为91.35%，高速信号传输芯片占销售收入的比重为6.22%。  感谢您的关注！ |
| 是否涉及应当披露重大信息 | 否 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2025年3月26日 |